

熱伝導率 3W/m-Kの低硬度(ASKER C 15)熱伝導シート

特長

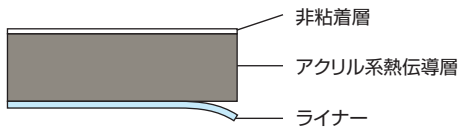
- ASKER C 15と柔らかく密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくできます。
- 応力緩和に優れており組込み後の発熱素子や基板への負荷を軽減できます。
- シリコンフリータイプのため、シロキサンガスが発生しません。
- シリコンタイプと比較してオイルブリードが起きにくいいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなります。

(保証値ではありません)

試験項目	単位	規格	CPVH-F	CPVH
熱伝導率	W/m-K	JIS R 2616 (熱線法)	3.0	3.0
		ISO22007-2 (ホットディスク法)	2.1	2.1
色調	—	—	ブラウン	ブラウン
厚み	mm	—	0.5/1.0/1.5/2.0 2.5/3.0/3.5/4.0	2.0/3.0/4.0
比重	—	JIS Z 8807	2.33	2.33
硬度	ASKER C	JIS K 7312	15	15
	Shore 00	ASTM D 2240	47	47
引張強さ	MPa	JIS K 6251	0.25	0.15
伸び率	%	JIS K 6251	4.0	74
体積抵抗率	Ω-cm	JIS K 6911 準拠	1.0×10 <sup>11</sup>	1.0×10 <sup>11</sup>
絶縁破壊電圧	kV/mm	JIS C 2110-1 準拠	2.7	3.1
耐電圧	kV/mm	JIS C 2110-1 準拠	2.1	1.9
耐トラッキング性	—	JIS C 2134	600≤CTI (t=4.0mm)	600≤CTI (t=4.0mm)
誘電率	1MHz	社内規格	18.2	19.6
誘電正接	1MHz	社内規格	0.08	0.08
難燃性	—	UL94	V-0	V-0
使用温度範囲	℃	—	-40~125	-40~125
最大有効寸法*1	mm	—	200×500	200×500

※1) 製品取り数については別途営業までお問い合わせ下さい。

片面粘着タイプ / CPVH-F



両面粘着タイプ / CPVH

